



- Intel® Core™ i3-1115G4e 3,0Ghz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 12,1"
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP66
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



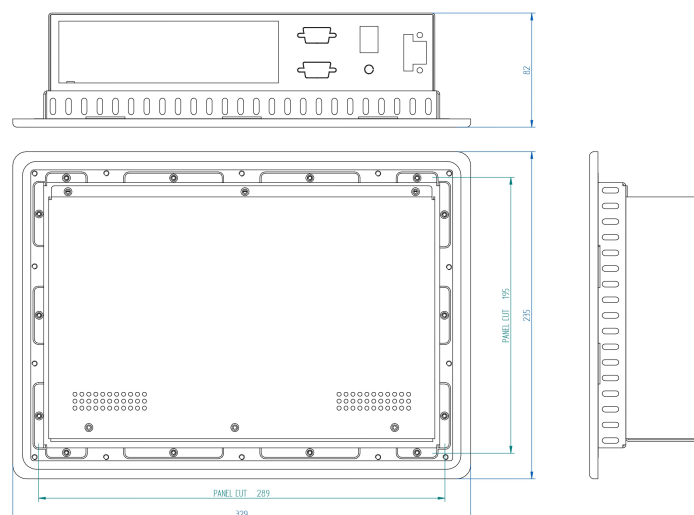
Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Frontal con protección IP66 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones



### Especificaciones

Pantalla	
Tecnología táctil	Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP)
Pulgadas	12,1"
Formato	16:9
Resolución	1280 x 800
Backlight	LED
Brillo	400 cd/m2
Ratio contraste	1000:1
Angulo de visión	176/176
LED Life Time	50.000 h

Sistema	
CPU	Intel® Core™ i3-1115G4e (11th Generation) 3,0Ghz
Memoria	DDR4 2Gb ampliable a 64Gb
Disco Duro	120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA.
Gráfica	Intel® HD Graphics
Chipset	Intel® Tiger Lake i5-1135G7 SoC
OS	Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux

Entrada / Salida	
Puertos USB	4 x USB3.2 (Gen.2)
Puertos Série	-
Red	2 x Intel® Giga Ethernet
Vídeo	2 x HDMI / 2 x DP
Audio	1 x Salida audio / 1 x Micrófono
Expansión	1 x M.2 E-key (2230) USB2.0 / PCIe1 interface support CNVi

Mecánica	
Dimensiones	329 x 235 x 82 mm
Peso	2,9 kg
Montaje	Panelable Frontalmente
Panel cut	289 x 195 mm

Opciones	
Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
USB	4 x USB 2.0
Puertos Serie	2 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485
Módem	3G / LTE + GPS
Módulo wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth
Slot PCIe	Consultar
Otros	Consultar

Protección / Condiciones Ambientales	
IP & Material	Frontal IP66 de Aluminio Anodizado 16/9 y Doble Altura
° C Operacion	0° a 60° C Consultar: -20° a 60° C (Atom)
° C Almacenaje	-10° a 70° C Consultar: -20° a 70° (Atom)
Humedad (sin condensación)	0% a 95%

Alimentación	
Voltaje de entrada	9-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Vdc opcional	-